



目录 MAPX	设置内容 MODIFICATION	日期 DATE
------------	----------------------	------------

- 特性: Specifications:
- 电气: Electrical:
1. 接触阻抗: Contact Resistance: 30 milliohms MAX
 2. 耐电压: Dielectric With Standing Voltage: 250 V AC AT Sea Level
 3. 绝缘阻抗: Insulation Resistance: 1000 MEGA ohms MIN

- 机构: Mechanical:
1. 结合力: Mating Force: 35 N MAX 最大 35 N
 2. 拔出力: Unmating Force: 8 N MIN 最小 8 N

- 材料: Material:
1. 塑胶: PBT.
 2. 端子: Contact: C2680, T=0.25±0.01
 3. 外壳: Shell: C2680, T=0.3±0.01
- 电镀: Finish:
1. 端子: Contact: Plated Gold in Mating Area:
 2. 外壳: Shell: Nickel Plating . 镀镍80微米

Tin/Lead On Solder Falls. 接触点镀金1微米, 脚镀锡100微米

额定电流3A/宽PIN, 1.5A/窄PIN, 盐雾48H, 镀锡部分盐雾12H.

深圳市精拓金电子有限公司

公差表		公差表	
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	
尺寸	A	B	和C
0-5	±0.02	±0.05	±0.1
5-10	±0.05	±0.1	±0.15
10-50	±0.1	±0.15	±0.2

产品图		制图		客户料号	
PRODUCT CHART DWG		DRAWING		PRODUCT PART NO.	
单位	MM	审核		产品名称	
比例	1:1	核准		角法	
日期	2014/04/23	APPD		版本	A0

PCB LAYOUT